

Pasta térmica de alto rendimiento especialmente diseñada para PCs de overclocking o gaming. Rellena perfectamente el espacio entre el refrigerador y la CPU. La nanotecnología de la pasta mejora la conducción del calor a través de sus micromoléculas. Fabricada con materiales no conductores de electricidad, esta pasta térmica es completamente segura de usar. Viene con un esparcidor para una aplicación rápida y fácil.

Especificaciones

Modelo	Fuzion-2g
Conductividad térmica	>13.5 W/m-K
Impedancia térmica	0.05°C-cm ² /W
Gravedad específica	2.6
Viscosidad	1200 poise
Índice tixotrópico	330 ±10
MBT	-50~150°C
OT	-30~130°C
Ingredientes	
Compuestos de silicona	25%
Compuestos de carbono	15%
Compuestos de óxido	60%
Peso	
Peso neto	2g

Garantía

2 años

Características

1. Fórmula de pasta térmica especialmente diseñada para PCs de overclocking o gaming
2. Rellena perfectamente el espacio entre tu refrigerador y la CPU
3. La nanotecnología mejora la conducción del calor
4. Los materiales no conductores de electricidad garantizan un uso seguro
5. Incluye un esparcidor para una aplicación rápida y fácil
6. Viene con 2g de pasta térmica

Información de paquete

Nombre del producto	Número del producto	Código EAN	Código UPC
Fuzion-2g	ACTG-NA63210.01	4711099470945	

Carton Size (L x W x H)		Carton Weight	
Retail Box Size (L x W x H)		Retail Box Weight	
Carton Qty		Pallet Qty	
FTP for pictures download:			